#### **EBULLITION TYPE COOLING DEVICE**

Patent number:

JP57204156

**Publication date:** 

1982-12-14

Inventor:

KASAHARA KIYOSHI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H01L23/44; H05K7/20; F25B25/00

- european:

F25B23/00C

Application number: .

JP19810090098 19810609

Priority number(s):

JP19810090098 19810609

Report a data error here

#### Abstract of JP57204156

PURPOSE:To prevent the lowering of the circulating function of a refrigerant due to the interference of a steam current and a condensed liquid by mounting a guide plate to the lower gaseous-phase chamber of a condenser and separating the passages of the gaseous phase and the liquid phase.

CONSTITUTION:The refrigerant 3 enters into the sealed vessel 2 of a boiling section 1, and a heating element 4 is immersed into the refrigerant 3. A condensing section 5 connected to the sealed vessel 2 is mounted to the upper section of the boiling section 1. A large number of refrigerant passages 12 are formed to the condensing section 5, and these upper ends are opened to an upper gaseous-phase chamber 10 and these lower ends to the lower gaseous-phase chamber 11 respectively. The guide plate 13 is mounted slantingly into the lower gaseous-phase chamber 11. The upper end of the guide plate 13 contacts with the inlet section of the lower end of a gaseous-phase refrigerant passage 12', and the guide plate introduces the steam current of a gaseous-phase refrigerant 8. Some clearance is formed between a lower end and the wall of the lower gaseous-phase chamber in the lower end so that a liquid-phase refrigerant 9 as the condensed liquid can fall to the boiling section.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



## 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭57-204156

①Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 23/44 F 25 B 25/00

H 05 K 7/20

.

庁内整理番号 7925-5F 7714-3L 6428-5F ❸公開 昭和57年(1982)12月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### **郊沸騰冷却装置**

②特 願 昭56-90098

②出 願 昭56(1981)6月9日

神戸市兵庫区和田崎町1丁目1

番 2 号三菱電機株式会社制御製 作所内

の出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

個代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

朔 細 書

#### 4 発明の名称

#### 沸腾冷却装置

#### ュ 特許請求の範囲

要合却物体の熱によって沸騰する冷却媒体を収容する密閉容器と、沸騰により気相状態となった前配合却媒体を被相状態に戻すために前配密閉容器の上方に設けられた緩縮部であって、上部気相室、下部気相室およびこの上、下部の気相室間を連通する複数の冷媒通路を有するものとを強力を開発した。沸騰による気相状態の冷媒通路の一部気相壁内に設け、とれたより前配冷媒通路を上昇する気相状態の冷却媒体用通路と下降する液相状態の冷却媒体用通路とに分けるようにしたことを特徴とする沸騰冷却装置。

## 3 発明の詳細な説明

この発明は、フロン等の展額性冷却媒体の影響による熱伝達を利用して半導体等の電気機器の冷却をおこなう影響冷却装置に関し、特に相変化に

よる気相および被相状態の冷却媒体の循環方式を 改良した沸腾冷却装置に関するものである。

従来のとの種の装置を第/図および第3図で説明する。第/図に示される沸腾冷却装置において、沸腾部/の密閉容器 3 内には冷却体体すなわち発熱体が表されている。沸腾部/の上部には、沸腾部/の密閉容器 3 と接続された疾縮部ががられている。それらの上部は上部気相相/の。下端は下部気相望//にそれぞれ明ロしている。 第3回に示される装置においては、凝縮部/との がより、される。接触においては、凝縮部/とは分離され、緩縮部がよと洗り。 第3回に示される装置においては、凝縮部/との 前3回に示される装置においては、凝縮部/と が設けられている。

以上の構成化おいて、まず第/図では、冷却様 体」は発熱体 \* の発生熱量により液相から気相へ と相変化し、気相に変化した気相冷様は気泡、蒸 気流となつて上部へ移動する。このようにして発 生した気相冷鮮 \* は硬縮部 \* の下部気相量 / / に

#### 持開昭57-204156 (2)

入り、この後並列に設けられている多数の冷様通路/2を通り、さらに上部気相皇/のに向つて上昇するが、この間外部、例えば空気、水などの2次冷鉄間とで熱交換され気相より再び液相に変化し、液相冷媒/の凝縮液となり冷鉄通路/2を落下して沸騰部/に戻り、再び沸騰熱伝達に供することになる。

第2図の従来装置の沸騰による冷却媒体よの循環経路は次の如くである。沸騰部/より発生した気相冷様を通り凝縮部よの上部気相 室/のに至り多数の冷媒通路/よに導かれる。こ こでよ次冷媒間とで熱交換され液相冷棋すの凝縮 被となって下部気相室//の下部に集められ液相 管7を通り沸騰部/に戻る。

室に気相脊椎の蒸気焼を導くための簡単なガイド 板を設けることにより気相、および被相通路を分離し、蒸気洗と凝縮液の干渉をなくすようにした 沸騰冷却装備を提供することを目的としている。

以下、この発明の一実施例を観明する。第五図において、/ フは要論部すの下部気相室///内に設けられたガイド板である。このガイド板/ブは多数の冷静通路/1の/つ、寸なわち冷鉄通路/1に気相冷鉄1の蒸気流を導くためのものであり、沸砂部/より発生した気相冷鉄1を集めその移動が容易になるよう下部気相量///内で傾斜して設けられている。ガイド板/Jの上端は気相冷鉄のつた液相冷鉄1が沸砂部に落下することができるように下部気相室壁との間で若干の隙間が設けられている。その他の構成は第2回に示した従来装置と同一であるので設明を省略する。

以上の特成において、沸騰部(の発展体 \*\*より 発生した気相冷鉄は蒸気流となって上部に移動し 乗級部 \*\* の下部気相量 / ノに至る。 たとでガイド 蒸気旋縮機によい。 を発力をという。 を変えている。 をできる。 をできる。 をできる。 をでする。 をでする。 をできる。 をでする。 をでする。

この発明は上記のような従来のものの欠点を除 去するためになされたもので、 凝縮器の下部気相

等が面倒であり、このように構造が複雑化して棋

造面での配慮が種々必要となり、従つて全体装置

として高価なものになる要因となつていた。

特開昭57-204156 (3)

なお、第3図に示した気相冷鉄通路/3'は他の液相冷鉄通路と同一構造のものを示したが、気相冷鉄の過大な集中による圧力損失の増加により気相冷鉄通路/3'の防面積を増やさなければならない場合等、必要に応じて気相冷鉄通路/3'のみを他の冷鉄通路と異なる構造にすることはもちろん可能である。

また、第3図では気相冷鉄通路/3'は1つのみであるが、必要に応じて3つあるいは3つとすることも可能である。

さらに、第1図では半導体素子等の発熱体ギを 冷却媒体よに浸したものを示したが、第4図に示

例を示す概略構成断面図、第2図はこの発明の一 実施例による沸騰冷却装置を示す概略構成断面図、 第4図は同じくこの発明の別の実施例による概略 構成断面図である。

図において、2は密閉容器、3は冷却媒体、4 は発熱体(要冷却物体)、3は緩縮部、5は気相 冷媒、9は液相冷媒、10は上部気相室、11は 下部気相室、12は冷媒通路、12、は気相冷解 透路、13はガイド板である。

代理人 葛野倌一

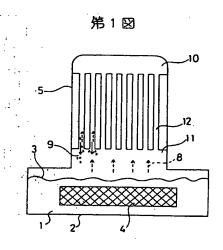
すように、発展体 \* が気中にあつてその療脱が簡単に行えるようにした沸腾冷却装置にもこの発明は適用し得る。第 \* 図において、容器 / まは下方に沸勝部 / \* が設けられ、その沸勝部 / \* 間に発 熱体 \* が着脱可能に装着される。

以上のようにとの発明によれば凝縮部の下部気相量内に簡単なガイド板を設けて冷群通路の一部を気相冷鉄の上昇用のみの通路としたことにより、凝縮器冷鉄通路の蒸気流と凝縮液の流れを分けて循環させることが可能となり、このための蒸気流と凝縮液の干渉による冷鉄循環機能の低下を防ぐことができる。

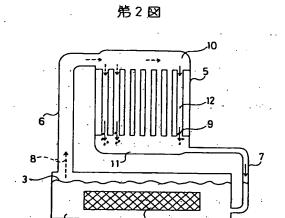
また、循環機能の低下を防ぐための気相管 6 や 液相管 7 等の設置も不要なので、全体装置の小型 化および構造の簡素化が計られて安価で、精度が 高く、かつ効率の良い装置が得られるという効果 がある。

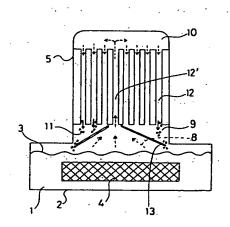
#### 4 図面の簡単な説明

第1 図は従来の沸腾令却装置の一例を示す概略 構成断面図、第2 図は同じく従来の同装置の他の



## 特開昭57-294156 (4)





**第**4図

